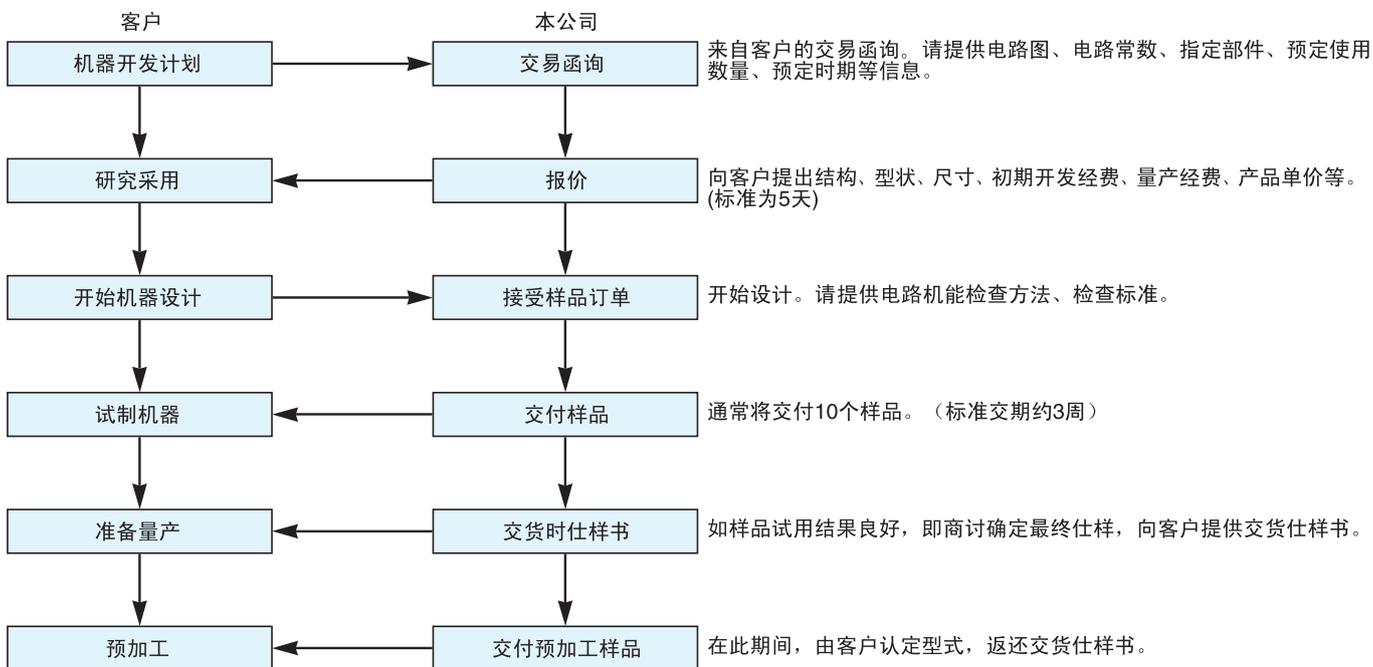


■ 订制模块指南

我们将以符合使用目的的形状和合理的结构迅速地设计出客户所提示的电路。对于使用小型铸模型半导体的型式、及采用半导体芯片搭接方法的高密度安装模块，我们均可承接制作。

• 开发程序

订制模块的开发程序如下。



• 报价所需信息

相关信息越详细，报价越精确。

	最低必要信息	必要信息	有利提高报价精确度的信息
电路信息	<ul style="list-style-type: none"> ● 电路图、电路常数和容差 ● 部件品名、品号、制造商 ● 部件的温度特性(必要) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 替代部件 ● 电路机能的说明 ● 检查标准 	<ul style="list-style-type: none"> ● 外围电路 ● 系统机能
结构信息	<ul style="list-style-type: none"> ● 要求的形状、尺寸 	<ul style="list-style-type: none"> ● 引脚配置 ● 标准条件 (UL等) ● 标识仕様 ● 外观仕様 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用场所周围的空间 ● 装置整体的结构
可靠性信息	<ul style="list-style-type: none"> ● 用途 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用环境 ● 质量保证仕様 ● 筛选仕様 	<ul style="list-style-type: none"> ● 特别合同的有无
生产信息	<ul style="list-style-type: none"> ● 年使用量 ● 量产开始时期 	<ul style="list-style-type: none"> ● 产品寿命 ● 开发计划 ● 新开发与现行产品的区别 	<ul style="list-style-type: none"> ● 包括其他品号在内的使用量 ● 过去的使用业绩

■ 机密事项

订制模块 需要从客户的开发阶段开始就向客户询问设计所需的信息。当然我们保证严格保守为此而获知的有关电路机密、有关开发的机密等。